

平成 28 年 11 月 8 日

各 位

上場会社名 T O W A 株式会社
 代表者名 代表取締役社長 岡田 博和
 (コード番号 6315 東証第 1 部)
 問合せ先責任者 執行役員経営企画本部長
 蒲生 喜代重
 TEL (075) 692 - 0251

平成 29 年 3 月期第 2 四半期累計期間の業績予想値と実績値の差異に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 10 日に公表いたしました平成 29 年 3 月期第 2 四半期累計期間の業績予想値と、本日公表の実績値に差異が生じたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 平成 29 期 3 月期 第 2 四半期累計期間の業績予想値と実績値との差異
 (平成 28 年 4 月 1 日～平成 28 年 9 月 30 日)

(1) 連結

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する四半期純利益	1 株当たり 四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想 (A)	11,700	1,020	1,020	920	36.78
実績値 (B)	14,154	1,968	2,042	1,608	64.33
増減額 (B - A)	2,454	948	1,022	688	
増減率 (%)	21.0	93.0	100.3	74.9	
(ご参考) 前期第 2 四半期実績 (平成 28 年 3 月期第 2 四半期)	11,678	1,270	1,326	1,285	51.40

(2) 個別

	売上高	経常利益	四半期純利益	1 株当たり 四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想 (A)	10,300	420	280	11.20
実績値 (B)	13,233	954	1,111	44.46
増減額 (B - A)	2,933	534	831	
増減率 (%)	28.5	127.3	297.1	
(ご参考) 前期第 2 四半期実績 (平成 28 年 3 月期第 2 四半期)	11,066	871	1,547	61.88

(注) 前期第 2 四半期実績については、会計方針の変更 (収益認識基準の変更) を行っているため
 遡及適用後の数値を記載しております。

2. 差異の理由

当第2四半期連結累計期間の業績につきましては、中国政府による潤沢な資金を背景に、中国半導体企業が積極的な設備投資を行い、中国市場で売上を大きく伸ばすことができました。また、当社独自のコンプレッション方式が、急速に拡大している指紋認証センサーの生産に最適な装置として採用されていることから、韓国や台湾のOSATからの受注が堅調に推移しました。以上のことから、売上高及び各段階利益ともに前回予想を上回る結果となりました。

なお、通期業績予想につきましては、第2四半期連結累計期間の業績動向および今後の見通しを踏まえ、平成28年5月10日の「平成28年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」で公表いたしました予想数値を据え置いておりますが、今後、業績予想の修正が必要となった場合は速やかに公表いたします。

以 上